

Potrzebne narzędzia:



Klej
Glue



Nóż do tapet
Cutter Wallpaper



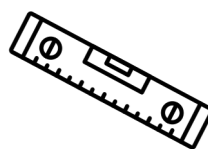
Silikon
Silicone



Ołówek
Pencil



Miarka
Measuring tape



Poziomica
Leveller

PL - Wymagania Podłoża

- Podłoża drewniane (płyta wiórowa, OSB) muszą być solidnie przymocowane do konstrukcji bazowej.
- Podłoże musi być nośne, suche, czyste i odtłuszczone.
- Podłoża betonowe i ceglane powinny mieć usuniętą nierówność poprzez szlifowanie; otwory można wypełnić szpachlą.
- Płytki ceramiczne, kamień muszą być solidnie przymocowane do konstrukcji.

Wypoziomowanie Podłoża

- Podłoże musi być wypoziomowane w granicach max. 2mm na 1m długości.

Czyszczenie Podłoża

- Oczyszczyć ścianę z brudu i kurzu oraz odtłuścić, jeśli jest to konieczne.

EN Substrate requirements

- Wood substrates (chipboard, OSB) must be firmly attached to the base structure.
- The substrate must be load-bearing, dry, clean and degreased.
- Concrete and brick substrates should have any unevenness removed by sanding; holes can be filled with putty.
- Ceramic tiles, stone must be firmly fixed to the structure.

Levelling the subfloor

- The substrate must be level within max. 2mm per 1m length.

Cleaning the substrate

- Clean the wall of dirt and dust and degrease if necessary.



MONTAŻ KROK PO KROKU / STEP-BY-STEP ASSEMBLY

PL -Zmierz długość ścian przed montażem, aby zapewnić odpowiedni układ płyt.

-Użyj nożyka do cięcia. Cięcie powinno być wykonane z dekoracyjną stroną do góry.

-Dla gniazdek elektrycznych wyciąć otwory przed montażem za pomocą wiertła do otworów lub piły elektrycznej.

-Oczyszczyć dolną powierzchnię płyt, aby zapewnić odpowiednie przyleganie kleju.

-Nanosić klej dedykowany do SPC w pionowe pasy w odstępach 10 cm.

-Alternatywnie, nanosić klej na całą powierzchnię (w przypadku stref mokrych)

-Przyklej płyty do ściany z przerwą dylatacyjną 2-3 mm. -Użyj elastycznych spoin (epoksyd, silikon) lub dedykowanych profili. -Użyj delikatnego płynu do czyszczenia i ściereczki z mikrofibry.

EN -Measure the length of the walls before installation to ensure the correct panel layout.

-Use a wallpaper cutting knife. The cut should be made with the decorative side up.

-For electrical sockets, cut holes before installation using a hole drill or electric saw.

-Clean the bottom surface of the panels to ensure proper adhesive adhesion.

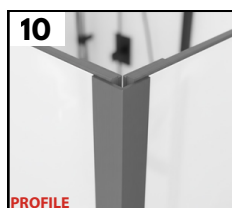
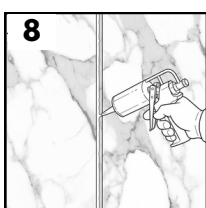
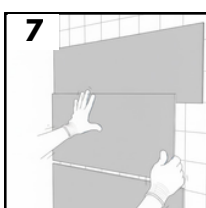
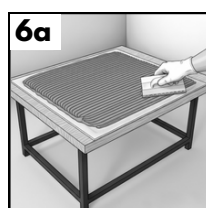
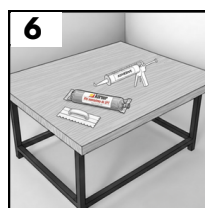
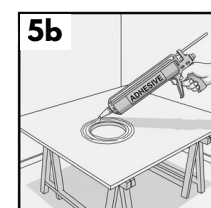
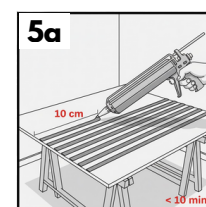
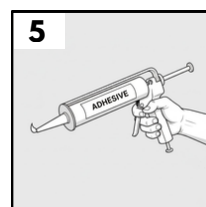
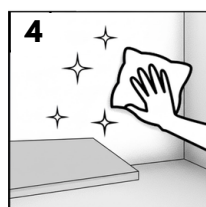
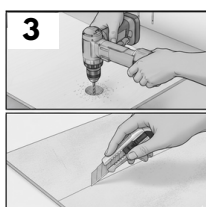
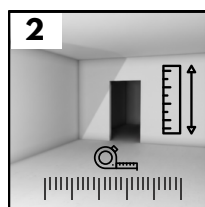
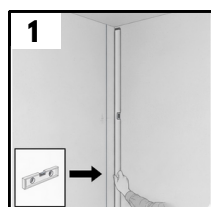
-Apply adhesive dedicated to SPC in vertical strips at 10 cm intervals.

-Alternatively, apply adhesive to the entire surface (in wet areas).

-Apply the boards to the wall with a ventilation gap of 2-3 mm.

-Use flexible joints (epoxy, silicone) or dedicated profiles.

-Use a gentle cleaning fluid and a microfiber cloth.



PL KONSERWACJA / MAINTENANCE

- Odczekaj do wyschnięcia kleju przed pierwszym czyszczeniem.
- Usuń kurz i brud przy użyciu delikatnego płynu czyszczącego.
- Przetrzyj płytki wilgotną szmatką z mikrofibry.

Nie używaj:

- drujących ani nylonowych gąbek,
- środków ściernych, wybielaczy, detergentów na bazie mydła, wosków i nabyłyszczaczy.
- Stosuj wyłącznie łagodne środki czyszczące, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.

EN

- Wait for the adhesive to dry before the first cleaning.
- Remove dust and dirt using a mild cleaning solution.
- Wipe the tiles with a damp microfiber cloth.

Do not use:

- wire or nylon sponges,
- abrasive cleaners, bleach, soap-based detergents, waxes, or polishes.
- Use only gentle cleaning products to prevent surface damage.